Zn0単結晶基板の応用に関する研究*

遠藤 治之^A、泉田 福典^{A,B}、長谷川 辰雄^A、大嶋 江利子^A、目黒 和幸^A 米倉 勇雄^A、杉村 茂昭^C、原田 善之^{D,E}、杉渕 真世^F、高橋 広祐^F、後藤 俊介^G、 大坊 真洋^H、柏葉 安兵衛^H

酸化亜鉛(Zn0)は近年白色発光ダイオード等の材料として注目を集め、国内外で研究開発が 活発化している物質のひとつである。当センターでは、岩手県内に立地する東京電波㈱が開発し た高純度 Zn0 単結晶基板の商品化支援を行なうとともに、県内企業と共同で新たな応用製品の研 究開発を進めている。本報告では、Zn0 薄膜の成膜、Zn0 単結晶基板を用いた硼化物超伝導薄膜 の成膜、そして応用製品開発の例として紫外線センサについて報告する。

キーワード:酸化亜鉛(ZnO)単結晶、酸化亜鉛薄膜、白色 LED、MOCVD、MBE、硼化物超伝導体、 紫外線センサ

Development of New Applications Using ZnO Single Crystal

ENDO Haruyuki, IZUMIDA Fukunori, HASEGAWA Tatsuo, OHSHIMA Eriko, MEGURO Kazuyuki, YONEKURA Isao, SUGIMURA Shigeaki, HARADA Yoshitomo, SUGIBUCHI Mayo, TAKAHASHI Kohsuke, GOTO Shunsuke, DAIBO Masahiro and KASHIWABA Yasube

In recent years, zinc oxide (ZnO) has been studied by many researchers for white Light Emitting Diode (LED). Iwate Industrial Research Institute have supported developments of ZnO single crystal in TOKYO DENPA CO. LTD. and developed new applications in cooperation with companies in Iwate. In this paper, ZnO thin film, MgB₂ thin film grown on ZnO and ultraviolet sensor by using ZnO substrates are described.

key words : zinc oxide, single crystal, zinc oxide thin film, white light emitting diode, MOCVD, MBE, MgB₂ superconductor, ultraviolet sensor

1 緒 言

Zn0はバンドギャップが3.2 eVと大きい直接遷移型のワ イドバンドギャップ半導体で、粉末のZn0は、ゴムの加硫 促進剤や化粧品の原料、薄膜は表面弾性波フィルタ(SAW フィルタ)として従来から広く使用されている。また、単 結晶のZn0は、

1) GaN との格子定数のミスマッチが 2%と小さい

2) 束縛励起子の結合エネルギーが 60 meV と大きい

3) 埋蔵量が多く安価

等の特長があることから、現在主流となっている GaN 系 発光ダイオードに代わる材料として期待され、研究開発が 活発化している¹⁾。

当センターでは、県内に立地する東京電波㈱が、高純度 大形 Zn0 単結晶基板の開発に成功した²⁰ことを受け、この Zn0 単結晶基板の商品化支援を行なうとともに、県内企業 と共同で新たな応用製品研究開発を進めている。本報告で は、デバイス開発のための要素技術として Zn0 薄膜作製及 また応用製品開発の一例として、硼化物超伝導薄膜作製及 び光起電力型紫外線センサについて報告する。

2 有機金属気相成長法による ZnO 薄膜の作製

Zn0を用いた発光デバイスや電子デバイス作製には、高 品質のZn0薄膜作製技術が必要とされる。有機金属気相成 長法(MOCVD法)は、化合物半導体材料のデバイス作製に 広く用いられている方法で、結晶性が良く、欠陥の少ない 高品質の薄膜を、広い面積に速い速度で作製することが可 能である。しかしながら、有機金属材料と雰囲気ガスを基 板上で化学反応させる方法であるため、高品質の薄膜を得 るためには、多くの成膜条件を検討する必要がある。この ため、MOCVD法は、Zn0薄膜作製においても非常に期待さ れているが、高品質の薄膜が得られる成膜条件はいまだ確 立していない。

本研究では、平成 16 年度に導入した MOCVD 装置(ユー テック社製)を用いて ZnO 薄膜の成膜を行ない、成膜速度 や膜厚の分布を調べた。MOCVD 装置の装置外観を図 1 に示 す。原料には、有機亜鉛化合物 Zn (DPM)₂ 錯体の 0.2 mol/L トルエン溶液を、キャリアガスには N₂ と 0₂ を用いて、2 インチシリコン基板上に ZnO 薄膜を作製した。ヒーター温 度 700℃、圧力 610 Pa、原料供給量 0.2 ml/min、キャリア

*	戦略的技術開発推進事業	С	東京電波	友(株)	F
А	電子機械技術部	D	(財) い	いわて産業振興センター	G
В	現在 岩手県立産業技術短期大学校	Е	現在 科	科学技術振興機構	Н⋡

(株) 岩手情報システム(有) ライトム岩手大学

ガス流量 1,000 cc/min、成膜時間 20 分間とした。原料は キャリアガスとともに、基板に平行に供給した。はじめに キャリアガスに N₂を用い、O₂は成膜チャンバに供給して成 膜を行なった。これを試料 1 とする。図 2 に試料 1 の写真 を示す。



図1 MOCVD 装置 (ユーテック社製)



図2 試料1の写真



図3 試料2の写真

原料は図の上方から、0₂は図の左斜め上方から供給され た。着色して見える部分に、Zn0 薄膜が成長している。Zn0 薄膜の成長は、X線回折で確認した。この色は光の干渉色 であり、Zn0 薄膜は無色透明である。光の干渉色は Zn0 薄 膜の膜厚に応じて変化するため、目視でおおまかな膜厚の 分布を確認することができる。試料1は膜厚の分布が激し く、基板中央部には、ほとんど Zn0 薄膜が成長していない ことがわかる。エリプソメータで測定した膜厚は、最大で 67 nm であった。成膜速度は約 200 nm/h と非常に遅い。

試料1における激しい膜厚分布と、遅い成膜速度は、原

料と02がうまく混合せず、反応が不充分であったためと考 えられる。そこで、キャリアガスに02を用いて成膜を行な った。これを試料2とする。試料2の写真を図3に示す。 原料と02は混合した状態で、図の上方から供給された。ZnO 薄膜が、基板中央に帯状に成長していることがわかる。試 料1に比べて、膜厚の均一な領域が広い。膜厚を接触段差 計で測定したところ、最大で168 nm であった。成膜速度 は約500 nm/h と大きく改善された。

以上の結果を踏まえ、膜厚の分布を均一にするために、 原料を基板に垂直に供給できるよう MOCVD 装置の改造を行 なった。今後は改良した MOCVD 装置により、更なる成膜分 布の改善や成膜速度の向上を図っていく予定である。

3 MBE 法による Zn0 薄膜の作製

Zn0 薄膜の作製では、これまではサファイヤ単結晶基板 が使われてきたが、サファイヤと Zn0 とでは 15%程度の格 子ミスマッチがあるため、薄膜中に格子欠陥が発生しやす い。そこで、高品質 Zn0 薄膜の作製を目的に、東京電波製 Zn0 単結晶基板 (10 mm×10 mm×0.5 mm)の+c 面上に、プ ラズマアシスト分子線エピタキシー(MBE)装置で Zn0 薄膜 の成膜を行なった。最初に、Zn0 単結晶基板をアセトン及 びエタノール中で超音波洗浄した後、MBE の真空チャンバ に入れた。10⁻⁷Pa 程度の超高真空中で 1,000℃に加熱する ことで、基板のサーマルクリーニングを行なった。その後、 基板ヒーター温度を所定の温度に設定し、酸素ラジカルガ ンから酸素を、クヌーセンセルから亜鉛を同時供給し、Zn0 基板の+c 面に成膜を行なった。



図 4 R-HEED 回折像[11-20]Zn0

基板ヒーター温度 1,050℃で 90 分成膜した時の、高速反 射電子線回折 (R-HEED) 画像を図 4 に、X 線回折の逆格子 マップを図 5 に示す。90 分の成膜で、約 500 nm の膜厚の 膜が得られた。R-HEED 回折像では、わずかにスポッティで あるが、ストリークに近い回折像が得られ、逆格子マップ でも単結晶基板と薄膜との回折がほぼ一致した。X 線回折 の半値幅は、2 θ/ω スキャンで約 90 arcsec. 、 ω スキャン で約 70 arcsec. と、基板とほぼ同等の結晶性で、高品質な Zn0 薄膜の成膜に成功した。

今後は、より平坦で結晶欠陥のない膜の作製を目指し、 膜の成長過程の検討と、エピタキシャル成長する条件の検 討を行なう予定である。



図5 X線回折逆格子マップ Zn0(0002)

4 Zn0 単結晶の微細加工

Zn0単結晶基板のデバイスへの応用を考えた場合、様々 な形状実現のため微細加工が必要となる。本研究では LED や光スイッチ等への応用を目指して、現在基礎的な微細加 工実験を行なっている。ここでは、ドライエッチングによ るエッチング結果について報告する。

Zn0のドライエッチングは、アルカテル製誘導結合型プ ラズマ反応性イオンエッチング(ICP-RIE)装置(AMS100) により行なった。エッチングは、ICP 電力 2,500 W、基板 バイアス電力(LF)200 W、CH₄: Ar 100 sccm: 100 sccm、 圧力 1.3 Paの条件で行なった。図6にエッチングレート のRFパワー依存性を示す。図6の結果より、ほぼリニア にエッチングレートが増加していることが分かるが、エッ チングレートは最大でも100 nm/min.程度と遅い。現在各 パラメータを変えて評価を続けているが、エッチングレー トのハイレート化には至っていない。

図7には、ストライプ状にエッチングした場合の SEM 写 真を示す。図7(a)は、フォトレジストをラインアンドスペ ース(L/S) 20 µm/20 µm でパターニング後、エッチング した場合の Zn0 単結晶基板表面の走査電子顕微鏡(SEM) 写真である。エッチング面には微小なエッチピットが観察 され、ケミカルな反応により欠陥部のエッチングレートが 早く、エッチピットが発生していると考えられる。

図 7 (b) は、電子線描画装置でフォトレジストを L/S 0.3 μ m/0.3 μ m でパターニング後、エッチングした場合の SEM 写真を示す。パターン形状が若干歪んだが、サブミクロン オーダーの Zn0 エッチングが出来、今後のグレーティング 構造作製のための基礎技術を確立することが出来た。





(a) ドライエッチング後の Zn0 基板表面



(b) L/S 0.3µm/0.3µm 図 7 ZnO ドライエッチングの SEM 写真

5 Zn0 単結晶基板を用いた MgB₂薄膜の作製

二硼化マグネシウム(MgB₂)は、金属超伝導体としては比較的超伝導転移温度が高く、その薄膜形状によるデバイス化に大きな関心が寄せられている物質である。本研究では、 平成16年度までにMgB₂成膜用基板として酸化亜鉛(ZnO) 基板を使用することにより、高品質MgB₂薄膜の形成が可能であることを報告した³³。この成膜方法の確立を受け、表面改質技術の利用による次世代型成膜方法の確立及びデバイス開発を主な目標として研究開発を行なってきたのでそれを報告する。特にデバイス開発としてはMgB₂の持つポテンシャルから次世代移動体通信向けの超伝導フィルタ、極微弱磁気検出可能なSQUID磁気センサを主たる開発目標とした。

まず表面改質技術による次世代型成膜方法であるが、 Zn0 は MgB₂ との格子整合が高いものの、その表面が大変反 応性が高く、室温においても相互拡散等の界面反応が進行 することが顕著な物質である。これは MgB₂においても同様 で、特に MgB₂の Mg (マグネシウム) と Zn0 の0(酸素)間 での界面反応が顕著である。従って膜質の向上は、この抑 制が大きな鍵となる。そこで我々は0 との結合力の強い Ti (チタン)を薄く蒸着し、Zn0 の格子定数をほぼ維持した 状態で MgB₂層の成膜を試みた。その結果、MgB₂層は面内 X 線回折像に 30° おきにピークが観測され、面内方向での配 向性を有するなど結晶性の向上に成功した。図 8 にその MgB₂層の面内 XRD 測定結果を示す。

以上の結果、良質な MgB₂薄膜の成膜技術開発に成功し、 MgB₂ 電子デバイスの実用化に大きな前進をみることが出 来た。



6 光起電力型紫外線センサ

近年、日射紫外線の検知や、紫外線硬化装置及び半導体 露光装置等の紫外線モニタの用途で、紫外線センサに対す るニーズが増えている。本研究ではこれまでに、Zn0単結 晶の高い紫外線吸収特性を応用し、光導電型の紫外線セン サを開発してきた⁴⁾。本報告では光導電型と平行して開発 を進めている光起電力型紫外線センサについて報告する。

光起電力型紫外線センサの素子構造として、本研究では 構造が簡単で高感度なショットキーダイオード型を採用 した。センサの作製には、n形 Zn0単結晶基板(10 mm×10 mm×0.5 mmt)の+c面を用いた。受光部となるショットキ 一電極材料として、n形 Zn0単結晶基板とショットキー接 合を形成可能なPtを選択した。Ptの成膜は超高真空三元 同時スパッタ装置(㈱アルバックMPS-3000)により、成膜 用真空チャンバ内を残留ガス圧10⁻⁶ Pa台まで真空に引い た後、Ar/0混合ガス圧0.1 Pa中で、厚さ3 nm成膜した。

さらにワイヤボンディング用電極として Pt 薄膜を 0.1 μ m リフトオフによりパターニングした。基板裏面にはオ ーミック電極として、Al を 2 wt%ドープした ZnO ターゲッ トを用いて Al ドープ ZnO 薄膜を 0.15 μ m 成膜後、Al 薄膜 を 0.1 μ m 連続成膜した。ダイシングソーにより 3.4 mm ×3.4 mm サイズにダイシング後、Ag ペーストを用いてス テムへダイボンディングし、センサチップの固定兼裏面電 極の接続を行なった。ショットキー電極とステム間の電極 接続は、直径 25 μ m の Au ワイヤを用い、ワイヤボンディ ングにより行なった

最後に窓材として、水晶板をエポキシ接着剤により固定 したキャップをマウントし、紫外線センサが完成する。図 9に試作した紫外線センサの外観写真を示す。

半導体パラメータアナライザによる I-V 特性測定により、 順方向立ち上がり電圧 0.6 V~0.7 V、逆方向耐圧数+ V の良好なショットキーダイオード特性が得られた。

図 10 には電流感度の分光波長特性を示した。図から可 視光に感度が無く、紫外域にのみ感度を有していることが 分かる。波長 350 nm における電流感度は、0.12 A/W で、 可視光に感度が無い高感度な紫外線特性を得ることが出 来た⁵⁾。



7 結 言

Zn0 薄膜の成長として、MOCVD 法と MBE 法の 2 種の方法 による成膜実験を行なった。MOCVD 法では、Zn0 薄膜の成 膜速度約 500 nm/h を達成することが出来た。MBE 法では、 ωスキャンで約 70 arcsec. と、基板とほぼ同等の結晶性で、 高品質な Zn0 薄膜の成膜に成功した。また、応用製品開発 の一例として、Zn0 単結晶基板を用いた MgB₂ 超伝導薄膜の 成膜を行ない、結晶性の良好な MgB₂薄膜の成膜に成功した。 紫外線センサでは、紫外光にのみ感度を有する高感度紫外 線センサの開発に成功した。今後は、実用化に向けた応用 製品開発を行なう予定である。

謝 辞

実験に協力して頂いた、岩手大学 菅原 潤氏、吉田 和 洋氏に感謝する。

本研究は、岩手県戦略的技術開発推進事業、岩手県高度 技術者起業化支援事業および経済産業省地域新生コンソ ーシアム(中小企業枠)により実施したものである。ここ に記して感謝の意を表する。

文 献

- 1) 鯉沼秀臣編著:酸化物エレクトロニクス、培風館(2001)
- 2)前田 克己、佐藤 充、新倉 郁生:応用物理学会結晶工 学分科会第120回研究会テキストp11 (2004)
- Y. Harada, M. Udsuka, Y. Nakanishi, N. Yoshimoto and M. Yoshizawa, Physica C 412-414(2004)1383
- 4)F. Masuoka, et al. phys.stat.sol. (c)3, No. 4, 1238-1241 (2006)
- 5) 遠藤 治之他、レーザー学会学術講演会第 26 回年次大会(招待講演), 10a₩15 (2006)